

平成26年度京都大学ジョン万プログラム 学生派遣 奨学支援制度
スタンフォード VIA Design-thinking for Social Innovation (DSI) プログラム
募集要項

1. ジョン万プログラムの主旨:

京都大学ジョン万プログラムとは、京都大学の次代を担う若手人材を対象として、海外のトップランキング大学や研究機関、国際機関等において、国際共同研究や海外研修、また留学等による海外経験等の機会を支援し、国際的な活動を奨励・促進することを目的に、大学が主体となり次世代のグローバル人材を積極的に養成する全学的プログラムです。

2. 本プログラムについて

今回募集するDesign-thinking for Social Innovation (DSI) プログラムは、50年前からスタンフォード大学内に所在するVIA (Volunteer in Asia) という米国NPO団体が、日本人大学生向けに主催するプログラムです。本プログラムでは、スタンフォード大学で実践型ワークショップに参加し、イノベティブな社会課題解決法を学びます。更に、スタンフォード大学の学生とデザイン思考を実践し、教育をテーマとしたプロジェクトに取り組む予定です。

本プログラムは、日本からの大学生がスタンフォード大学生と共に参加するプログラムで、全体で約25～30名が参加します。今回は、本学から5名を募集します。

ホームページ: <http://viaprograms.org/component/content/article/681>

3. 期間: 平成27年3月20日(金)出発～3月30日(月)帰国

4. 募集人員: 若干名

5. 参加費用

プログラム参加費用、滞在費 (VIA指定のホテル)、一部食費等はジョン万プログラム奨学金より支給
往復航空券代と海外旅行保険料はVIA指定のものを自己負担 (17万円程度)
利用航空会社: ユナイテッドエアライン、関空発

6. 応募資格: 以下の全ての条件を満たしているもの

- 1) 京都大学に在籍する最終学年を除く学部課程在籍者 (学部・専攻分野は問わない)
- 2) 右記のいずれかの英語能力を有する者 IELTS 6.0、TOEFLIBT 80点、TOEFL ITP 550点以上
- 3) 日本国籍を有する者、又は永住外国人であること
- 4) 将来グローバルに活躍したいという高い志を持つ者

※ 留意事項1: 同一年度内で、他のジョン万プログラム奨学金支援制度との併給は認めません。

※ 留意事項2: 同時期に行われる、他の派遣プログラムとの併願はできない。

7. 応募書類と応募方法:

(1) 応募書類:

- ① 参加申込書 (オンライン申請後に印刷した参加申込書に署名したもの)
- ② 参加志望動機書 (所定の様式を以下のURLからダウンロード)
- ③ 英語能力証明書 (IELTS、TOEFLいずれかの証明書コピー)
- ④ 学業成績証明書
- ⑤ 成績評価係数算出計算書 (所定の計算書を以下URLからダウンロード)

※ダウンロード先URL: <http://www.john-man.rp.kyoto-u.ac.jp/student/index.html>

(2)応募方法

1. オンラインで応募申請（入力画面→確認画面→印刷画面の順番に進み、参加申込書を印刷）

※応募書類の内、②参加志望動機書を入力画面の提出書類1の欄に、③英語能力証明書を提出書類2の欄にアップロードしてください。

※印刷した参加申込書に必ず署名した後、提出してください。

オンライン申請画面のURL：<https://area34.smp.ne.jp/area/p/nita0mjmel1pepbt9/hbbQ7J/login.html>

ログインID: Htanki_haken1404

ログインパスワード:a26nM5RHw

2. オンラインで申請後、提出書類①及び④～⑤を下記提出先まで提出してください。

8. 提出先及び提出期限:

国際交流センター内 研究国際部 国際学生交流課 交流支援掛 和田まで

平成27年 2月 5日（木）午後5時【厳守】

9. 審査及び採否の通知:

1. 選考委員会による選考が行われ、採否の通知は応募者全員に通知されます。

2. 京都大学での学内審査に通過した者は、主催団体であるVIAによる電話またはスカイプでの英語面接が実施され、この面接に通過した者が本プログラムに参加することができます。なお、最終合格者については、部局長宛にも通知します。

※本学審査のみならず、VIAによる審査の合格が奨学金支給条件となります。

10. 問合せ先:

国際交流推進機構 国際交流センター ルチラ・パリハワダナ教授

TEL: 075-753-2555 E-mail: palihawadana.ruchira.8n * kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)

研究国際部 国際学生交流課 交流支援掛 和田 怜子

TEL: 075-753-2543 E-mail: john-mung * mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)